

Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, considerando medidas de controle de garantia de qualidade efetiva. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem aviso prévio.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em http://www.hima.com.

© Copyright 2011, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

Contato

O endereço da HIMA é: HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 D-68777 Brühl

Tel: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107 E-Mail: info@hima.com

Índice	Alterações	Tipo de alteração	
de revisão		técnica	redacional
4.00	Adaptado ao SILworX V4 Edição em português (traduzida)		

Índice

1	Introdução	5
1.1	Estrutura e utilização do manual	5
1.2	Grupo alvo	
1.3	Convenções de representação	6
1.3.1	Avisos de segurança	
1.3.2	Avisos de utilização	7
2	Segurança	8
2.1	Utilização prevista	8
2.1.1	Requisitos de ambiente	
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	
2.2	Perigos residuais	9
2.3	Medidas de precaução de segurança	9
2.4	Informações para emergências	9
3	Descrição do produto	10
3.1	Função de segurança	10
3.1.1	Reação em caso de erro	10
3.2	Volume de fornecimento	10
3.3	Placa de identificação	11
3.4	Estrutura	11
3.4.1	Diagrama de blocos	
3.4.2	Indicador	
3.4.3	Indicador de status do módulo	
3.4.4	Indicador de barramento de sistema	
3.4.5	Indicador de E/S	
3.5	Dados do produto	
3.6	Connector Boards	
3.6.1 3.6.2	Codificação mecânica de Connector BoardsCodificação de Connector Boards X-CB 005	
3.6.3	Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.4	Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.5	Connector Boards com conector de cabo	
3.6.6	Pinagem de Connector Boards com conector de cabo	
3.6.7	Connector Board redundância via dois suportes básicos de sistema	
3.6.8	Pinagem X-CB 005 05	
3.7	Cabo de sistema	
3.7.1	Cabo de sistema X-CA 002	_
3.7.2	Cabo de sistema X-CA 009	
373	Codificação do conector de cabo	30

4	Colocação em funcionamento	31
4.1	Montagem	31
4.1.1	Ligação de entradas não utilizadas	31
4.2	Instalação e desinstalação do módulo	32
4.2.1	Montagem de uma Connector Board	
4.2.2	Instalação e desinstalação de um módulo	
4.3	Configuração do módulo no SILworX	
4.3.1 4.3.2	Registro ModuleRegistro I/O Submodule DI32_02	37
4.3.2 4.3.3	Registro I/O Submodule DI32_02: Channels	
4.3.4	Submodule Status [DWORD]	
4.3.5	Diagnostic Status [DWORD]	
4.4	Variantes de ligação	43
4.4.1	Ligação com iniciador ou contator ligado	
4.4.2	Ligação de transmitter via Field Termination Assembly	
4.4.3	Ligação redundante mediante dois suportes básicos	46
5	Operação	47
5.1	Operação	47
5.2	Diagnóstico	47
6	Manutenção preventiva	48
6.1	Medidas de manutenção preventiva	48
6.1.1	Carregar o sistema operacional	
6.1.2	Repetição da verificação	48
7	Colocação fora de serviço	49
8	Transporte	50
9	Eliminação	51
	Anexo	52
	Glossário	52
	Lista de figuras	
	Lista de tabelas	54
	Índice remissivo	55

X-DI 32 02 1 Introdução

1 Introdução

O presente manual descreve as características técnicas do módulo e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMax.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Nº do documento
Manual de sistema HIMax	Descrição do Hardware do sistema HIMax	HI 801 242 P
Manual de segurança HIMax	Funções de segurança do sistema HIMax	HI 801 241 P
Manual de comunicação HIMax	Descrição da comunicação e dos protocolos	HI 801 240 P
Ajuda Online SILworX (OLH)	Operação do SILworX	-
Primeiros passos	Introdução ao SILworX	HI 801 239 P

Tabela 1: Manuais adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos e do sistema. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 5 de 56

1 Introdução X-DI 32 02

1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

Negrito Ênfase de partes importantes do texto.

Denominações de botões, itens de menu e registros no SILworX

que podem ser clicados.

Itálico Parâmetros de sistema e variáveis

Courier Introdução de dados tal qual pelo usuário

RUN Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas Cap. 1.2.3 Notas remissivas são híperlinks, mesmo quando não são

especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta

para o respectivo ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem excepção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

A PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo! Consequências do perigo Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de n\u00e3o-observ\u00e1ncia resultam les\u00f3es corporais graves at\u00e9 a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância ha risco de danos materiais

NOTA



Tipo e fonte dos danos! Como evitar os danos

Página 6 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

X-DI 32 02 1 Introdução

1.3.2 Avisos de utilização Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo: Neste ponto está o texto das informações adicionais. Dicas úteis e macetes aparecem no formato: DICA Neste ponto está o texto da dica.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 7 de 56

2 Segurança X-DI 32 02

2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do módulo em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

2.1 Utilização prevista

Componentes HIMax são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMax devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP 20
Tensão de alimentação	24 VDC

Tabela 2: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMax.

2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra ESD pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de módulos.

NOTA



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática, p. ex., na embalagem.

Página 8 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

X-DI 32 02 2 Segurança

2.2 Perigos residuais

Do módulo HIMax em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

2.4 Informações para emergências

Um sistema de comando HIMax é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha do sistema de comando coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMax.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 9 de 56

3 Descrição do produto

O módulo de entrada digital X-DI 32 02 destina-se à utilização no sistema eletrônico programável (PES) HIMax.

O módulo pode ser utilizado em todos os slots do suporte básico, exceto nos slots para os módulos de barramento de sistema, maiores detalhes no Manual de sistema HI 801 242 P.

O módulo permite a avaliação de até 32 iniciadores de segurança (p. ex., P+F). iniciadores conforme EN 60947-5-6 (NAMUR) ou contatores ligados.

O módulo foi certificado pela TÜV para aplicações direcionadas à segurança até SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 e IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) e PL e (EN ISO 13849-1).

As normas pelas quais os módulos e o sistema HIMax são verificados e certificados podem ser consultadas no Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

3.1 Função de segurança

O módulo avalia os sinais de entrada dos iniciadores e dos contatores e monitora a presença de quebra de fio e curto de linha nos circuitos de iniciador/contator.

A função de segurança está implementada conforme SIL 3.

3.1.1 Reação em caso de erro

No caso de erros, o módulo assume o estado seguro e as variáveis de entrada atribuídas fornecem o valor inicial ao programa de aplicação.

Para que as variáveis de entrada forneçam o valor 0 ao programa de aplicação no caso de erros, os valores iniciais devem ser ajustados para 0. Se no lugar do valor de processo for avaliado o valor cru, o usuário deve programar a supervisão e o valor em caso de falhas no programa de aplicação.

O módulo ativa o LED Error na placa frontal.

3.2 Volume de fornecimento

O módulo precisa para a operação de uma Connector Board compatível. Ao usar um FTA, um cabo de sistema é necessário para conectar a Connector Board com o FTA. As Connector Boards, o cabo de sistema e os FTAs não fazem parte do volume de fornecimento do módulo.

A descrição das Connector Boards ocorre no Capítulo 3.6, a dos cabos de sistema no Capítulo 3.7. Os FTAs são descritos em manuais separados.

Página 10 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados importantes:

- Nome do produto
- Marca de certificação
- Código de barras (código 2D ou traços)
- Número de peça (Part-No.)
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do software (SW-Rev.)
- Tensão de operação (Power)
- Dados Ex (se cabível)
- Ano de fabricação (Prod-Year:)



Figura 1: Placa de identificação, como exemplo

3.4 Estrutura

O módulo é equipado com 32 entradas analógicas de corrente que são medidas cada uma por dois dispositivos internos de medição e verificados funcionalmente.

Quatro alimentações à prova de curto-circuito alimentam oito saídas de alimentação respectivamente. A cada entrada está atribuída uma saída de alimentação.

Através de 32 entradas, é possível avaliar os valores de medição dos iniciadores, iniciadores de segurança ou contatores ligados.

Os limiares de comutação para gerar sinais digitais podem ser parametrizados em SILworX.

O sistema de processadores 1002 do módulo de E/S direcionado à segurança comanda e supervisiona o nível de E/S. Os dados e estados do módulo de E/S são transmitidos aos módulos de processador mediante o barramento de sistema redundante. O barramento de sistema é configurado como redundante por motivos da disponibilidade. A redundância apenas está garantida se ambos os módulos do barramento de sistema foram encaixados no suporte básico e configurados no SILworX.

LEDs indicam o status das entradas digitais no indicador, veja Capítulo 3.4.2.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 11 de 56

3.4.1 Diagrama de blocos

O seguinte diagrama de blocos mostra a estrutura do módulo.

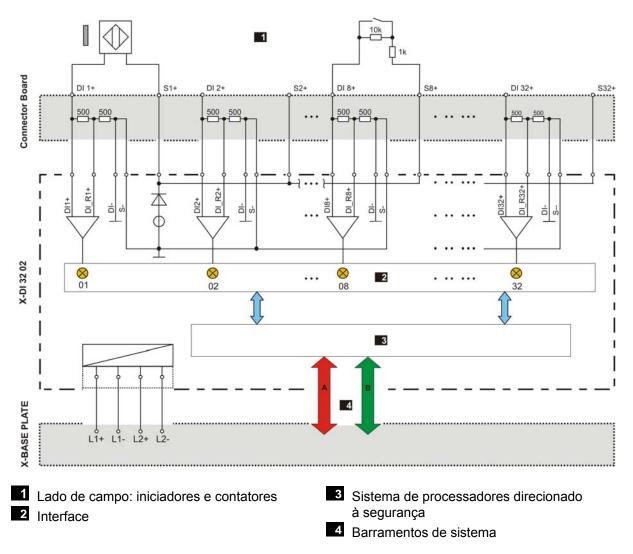


Figura 2: Diagrama de blocos

Página 12 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.4.2 Indicador

A figura a seguir reproduz o indicador do módulo.

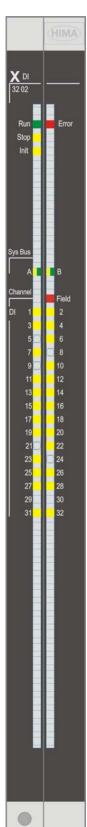


Figura 3: Indicador

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 13 de 56

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do módulo.

Os diodos luminosos do módulo são divididos em três categorias:

- Indicador de status do módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicador de barramento de sistema (A, B)
- Indicador E/S (DI 1...32, Field)

Ao ligar a tensão de alimentação sempre ocorre um teste dos diodos luminosos no qual por um breve momento todos os diodos luminosos acendem.

Definição das frequências de piscar:

Na tabela a seguir são definidas as frequências de piscar dos LEDs:

Nome	Frequência de piscar
Piscar1	liga longo (aprox. 600 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar2	liga curto (aprox. 200 ms), desliga curto (aprox. 200 ms), liga curto (aprox. 200 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar x	Comunicação Ethernet: Piscando no ritmo da transmissão de dados

Tabela 3: Frequências de piscar dos diodos luminosos

3.4.3 Indicador de status do módulo

Estes diodos luminosos estão montados na parte superior da placa frontal.

LED	Cor	Status	Significado
Run	Verde	Liga	Módulo no estado RUN, operação normal
		Piscar1	Módulo no estado
			STOP/OS_DOWNLOAD ou
			RUN/UP STOP (só para módulos de processador)
		Desliga	Módulo não no estado RUN,
			observar os demais LEDs de status
Error	Vermelho	Liga/Piscar1	A falha interna do módulo detectada mediante auto-teste, p. ex., falha de hardware,
			software ou falhas da alimentação com tensão.
			Falhas ao carregar o sistema operacional
		Desliga	Operação normal
Stop	Amarelo	Liga	Módulo no estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Piscar1	Módulo no estado
			STOP/INVALID CONFIGURATION ou
			STOP/OS_DOWNLOAD
		Desliga	Módulo não está no estado STOP,
			observar os demais LEDs de status
Init	Amarelo	Liga	Módulo no estado INIT
		Piscar1	Módulo no estado LOCKED
		Desliga	O módulo não está no estado INIT nem em
			LOCKED, observar os demais LEDs de status

Tabela 4: Indicador de status do módulo

Página 14 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.4.4 Indicador de barramento de sistema

Os diodos luminosos para o indicador de barramento de sistema possuem a inscrição Sys Bus.

LED	Cor	Status	Significado
Α	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 1
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 1
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 1 estabelecida Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
В	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 2
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 2
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 2 estabelecida Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
A+B	Desliga	Desliga	Sem conexão lógica e física aos módulo de barramento de sistema nos slots 1 e 2

Tabela 5: Indicador de barramento de sistema

3.4.5 Indicador de E/S

Os diodos luminosos do indicador de E/S possuem a inscrição Channel.

LED	Cor	Status	Significado
Channel	Amarelo	Liga	Nível High ativo
132		Piscar2	Falha de canal
		Desliga	Nível Low ativo
Field	Vermelho	Piscar2	Erro de campo em no mínimo um canal (quebra de condutor, curto-circuito, sobrecorrente, etc.)
		Desliga	Lado de campo sem erros

Tabela 6: Diodos luminosos do indicador de E/S

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 15 de 56

3.5 Dados do produto

Informações gerais		
Tensão de alimentação	24 VDC, -15%+20%, w _S ≤ 5%, SELV, PELV	
Consumo de corrente	mín. 450 mA (sem canais/alimentações de iniciador) máx. 1 A (no caso de curto circuito de alimentações de iniciador)	
Consumo de corrente por canal	mín. 0 mA (sem alimentação de iniciador) máx. 12,5 mA (com alimentação de iniciador)	
Temperatura de operação	0 °C+60 °C	
Temperatura de armazenamento	-40 °C+85 °C	
Umidade	máx. de 95% de umidade relativa, sem condensação	
Grau de proteção	IP 20	
Dimensões (H x L x P) em mm	310 x 29,2 x 230	
Massa	aprox. 1,1 kg	

Tabela 7: Dados do produto

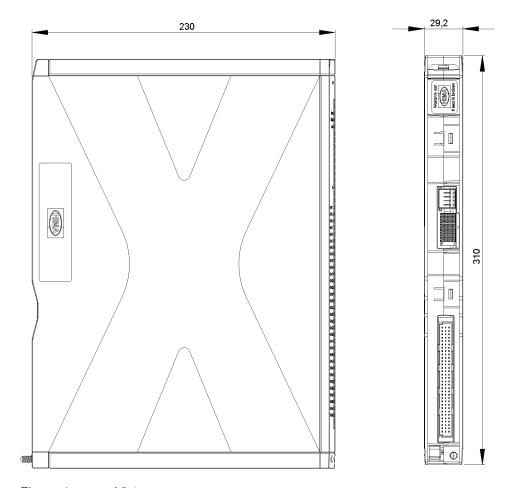


Figura 4: Vistas

Página 16 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

Entradas digitais	
Quantidade de entradas (número de canais)	32 unipolar com pólo de referência DI-, não galvanicamente separadas entre si
Tipo de entrada	Entradas digitais para iniciadores de segurança (p. ex., P+F). iniciadores conforme EN 60947-5-6 (NAMUR) ou contatores ligados
Corrente de entrada nominal	09,25 mA
	Limiares de comutação podem ser livremente ajustados no SILworX
Faixa de uso corrente de entrada	09,3 mA
Resolução	12 Bit
Valor do LSB (Least Significant Bit)	100 nA
Shunt para medição de corrente	1000 Ω, no Connector Board
Comprimento do condutor	Comprimento do condutor depende da resistência do condutor ≤ 50 Ω, conforme EN 60947-5-6
Renovação de valores de medição (no programa de aplicação)	Tempo de ciclo do programa de aplicação
Erros técnicos de medição do valor final	
Precisão do erro básico	< ± 0,5% incl. Shunt
Precisão do erro de uso	< ± 1% com 060 °C, inclus. Shunt
Precisão de segurança técnica	< ± 2%

Tabela 8: Dados técnicos das entradas digitais

Valores padrão das entradas digitais		
Iniciador conforme EN 60947–5	Verificar valores para o iniciador utilizado concretamente.	
Limiar de ligação Low → High	1,80 mA	
Limiar de desligamento High → Low	1,40 mA	
Quebra de fio	≤ 0,200 mA (para TMR 0,3 mA)	
Curto de linha	≥ 6,550 mA	
Iniciador de segurança conf. EN 60947-5-6	Verificar valores para o iniciador utilizado concretamente.	
Limiar de ligação Low → High	1,80 mA	
Limiar de desligamento High → Low	1,40 mA	
Quebra de fio	≤ 0,200 mA (para TMR 0,3 mA)	
Curto de linha	≥ 4,825 mA	
Contator com combinação de resistência (1 $k\Omega/10 k\Omega$)	Verificar valores para combinação de resistência utilizada concretamente.	
Limiar de ligação Low → High	1,80 mA	
Limiar de desligamento High → Low	1,40 mA	
Quebra de fio	≤ 0,200 mA (para TMR 0,3 mA)	
Curto de linha	≥ 6,550 mA	

Tabela 9: Valores padrão das entradas digitais

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 17 de 56

▲ CUIDADO



Ao usar módulos com tríplice redundância (TMR), no caso de iniciadores de segurança, a inversão de polaridade não é mais detectada como curto de linha.

Alimentação de iniciador	
Quantidade de alimentações de iniciador	4 com 8 saídas cada
Tensão de saída alimentação de iniciador	8,2 VDC, ± 6%
Supervisão alimentação de iniciador	O módulo monitora as alimentações de iniciadores para detectar sobretensão, subtensão e sobrecorrente. No caso de um erro, ajusta o status correspondente Supply X OK para FALSE.
Curto circuito de uma alimentação de iniciador	> 200 mA (0 V por grupo) O módulo desliga a alimentação de iniciador correspondente e atribui o status correspondente Supply X OK FALSE.
Duração máxima de sobrecarga curto circuito (S+ → DI+)	60 s
Atribuição das saídas de alimenta	ção
Para a alimentação sempre deve entrada!	ser usada a saída de tensão atribuída à respectiva
S1+S8+	DI1+DI8+
S9+S16+	DI9+DI16+
S17+S24+	DI17+DI24+
S25+S32+	DI25+DI32+

Tabela 10: Dados técnicos da alimentação de iniciador

Página 18 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.6 Connector Boards

Uma Connector Board conecta o módulo ao nível de campo. O módulo e a Connector Board em conjunto formam uma unidade funcional. Antes da instalação do módulo, montar a Connector Board no slot previsto.

As seguintes Connector Boards estão disponíveis para o módulo:

Connector Board	Descrição
X-CB 005 01	Connector Board com bornes aparafusados
X-CB 005 02	Connector Board redundante com bornes aparafusados
X-CB 005 03	Connector Board com conector de cabo
X-CB 005 04	Connector Board redundante com conector de cabo
X-CB 005 05	Connector Board com conector de cabo, FTA redundante
X-CB 005 06	Connector Board com tríplice redundância com bornes aparafusados
X-CB 005 07	Connector Board com tríplice redundância com conector de cabo

Tabela 11: Connector Boards disponíveis

3.6.1 Codificação mecânica de Connector Boards

Módulos de E/S e Connector Boards são codificados mecanicamente a partir da Revisão AS10 do hardware para impedir o equipamento com módulos de E/S incompatíveis. Pela codificação é excluído o equipamento incorreto e assim, eliminam-se as consequências para módulos redundantes e para o campo. Além disso, o equipamento com módulos incorretos não influencia o sistema HIMax, pois apenas módulos corretamente configurados no SILworX entram no modo RUN.

Módulos de E/S e as Connector Board correspondentes são equipados com uma codificação mecânica em forma de cunhas. As cunhas de codificação no conector F da Connector Board entram nos recessos do conector M do módulo de E/S, veja Figura 5.

Módulos de E/S codificados apenas podem ser inseridos nas Connector Boards correspondentes.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 19 de 56

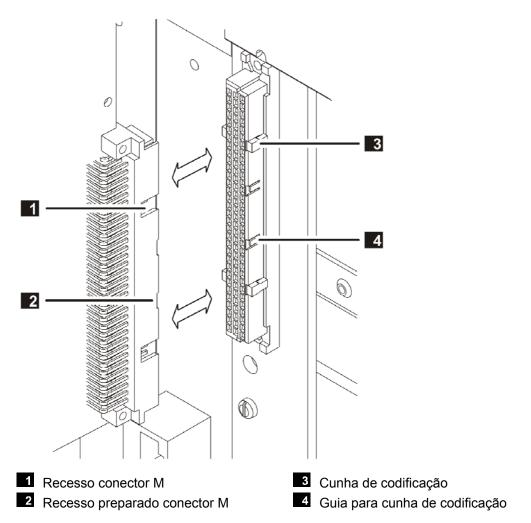


Figura 5: Exemplo de uma codificação

Módulos de E/S codificados apenas podem ser colocados em Connector Boards não codificadas. Módulos de E/S não codificados não podem ser colocados em Connector Boards codificadas.

3.6.2 Codificação de Connector Boards X-CB 005

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
		Х			Χ		Χ

Tabela 12: Posição das cunhas de codificação

Página 20 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.6.3 Connector Boards com bornes aparafusados

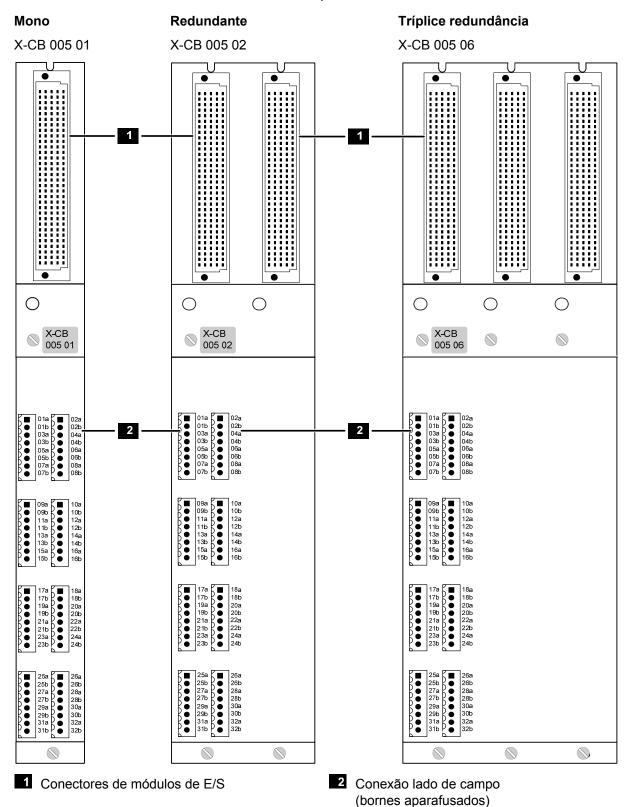


Figura 6: Connector Boards com bornes aparafusados

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 21 de 56

3.6.4 Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	S1+	1	02a	S2+
2	01b	DI1+	2	02b	DI2+
3	03a	S3+	3	04a	S4+
4	03b	DI3+	4	04b	DI4+
5	05a	S5+	5	06a	S6+
6	05b	DI5+	6	06b	DI6+
7	07a	S7+	7	08a	S8+
8	07b	DI7+	8	08b	DI8+
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	09a	S9+	1	10a	S10+
2	09b	DI9+	2	10b	DI10+
3	11a	S11+	3	12a	S12+
4	11b	DI11+	4	12b	DI12+
5	13a	S13+	5	14a	S14+
6	13b	DI13+	6	14b	DI14+
7	15a	S15+	7	16a	S16+
8	15b	DI15+	8	16b	DI16+
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	17a	S17+	1	18a	S18+
2	17b	DI17+	2	18b	DI18+
3	19a	S19+	3	20a	S20+
4	19b	DI19+	4	20b	DI20+
5	21a	S21+	5	22a	S22+
6	21b	DI21+	6	22b	DI22+
7	23a	S23+	7	24a	S24+
8	23b	DI23+	8	24b	DI24+
Nº de pino					
14 de pirio	Denominação	Sinal	N° de pino	Denominação	Sinal
1	Denominação 25a	Sinal S25+	1	Denominação 26a	Sinal S26+
			1 2		
1	25a	S25+	1	26a	S26+
1 2	25a 25b	S25+ DI25+	1 2 3 4	26a 26b	S26+ DI26+
1 2 3	25a 25b 27a	S25+ DI25+ S27+	1 2 3	26a 26b 28a	S26+ DI26+ S28+
1 2 3 4	25a 25b 27a 27b	S25+ DI25+ S27+ DI27+	1 2 3 4	26a 26b 28a 28b	S26+ DI26+ S28+ DI28+
1 2 3 4 5	25a 25b 27a 27b 29a	S25+ DI25+ S27+ DI27+ S29+	1 2 3 4 5	26a 26b 28a 28b 30a	S26+ DI26+ S28+ DI28+ S30+

Tabela 13: Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados

Página 22 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

A ligação do lado de campo ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Ligação lado de campo	
Conector de bornes	8 un., 8 pinos
Seção transversal	0,21,5 mm ^{2 (u} nifilar)
do condutor	0,21,5 mm ² (fio fino)
	0,21,5 mm ² (com terminal tubular)
Comprimento	6 mm
de decapagem	
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm
Binário de aperto	0,20,25 Nm

Tabela 14: Características dos conectores de bornes

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 23 de 56

3.6.5 Connector Boards com conector de cabo

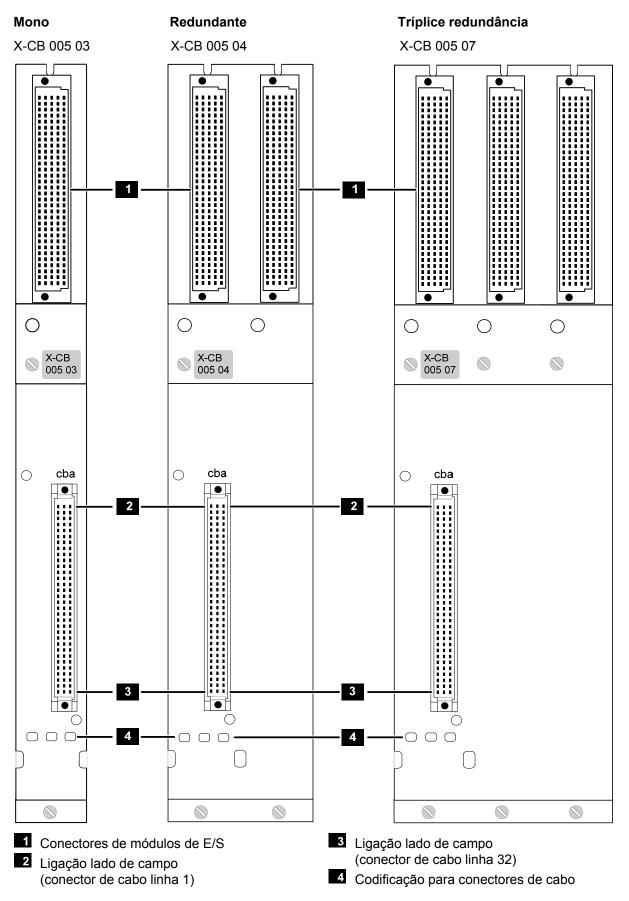


Figura 7: Connector Boards com conector de cabo

Página 24 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.6.6 Pinagem de Connector Boards com conector de cabo

Para estas Connector Boards, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7. Os conectores de cabo e a Connector Board são codificados.

Pinagem de conectores!

A seguinte tabela descreve a pinagem dos conectores do cabo de sistema.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100.

Linha	С		b		а	
Lillia	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
1	S32+	rosa-marrom 1)	DI32+	branco-rosa 1)	reservado	marrom-vermelho 1)
2	S31+	cinza-marrom 1)	DI31+	branco-cinza 1)	reservado	branco-vermelho 1)
3	S30+	amarelo-marrom 1)	DI30+	branco-amarelo 1)	reservado	marrom-azul 1)
4	S29+	marrom-verde 1)	DI29+	branco-verde 1)	reservado	branco-azul 1)
5	S28+	vermelho-azul 1)	DI28+	cinza-rosa 1)		
6	S27+	violeta 1)	DI27+	preto 1)		
7	S26+	vermelho 1)	DI26+	azul 1)		
8	S25+	rosa 1)	DI25+	cinza 1)		
9	S24+	amarelo 1)	DI24+	verde 1)		
10	S23+	marrom 1)	DI23+	branco 1)		
11	S22+	vermelho-preto	DI22+	azul-preto		
12	S21+	rosa-preto	DI21+	cinza-preto		
13	S20+	rosa-vermelho	DI20+	cinza-vermelho		
14	S19+	rosa-azul	DI19+	cinza-azul		
15	S18+	amarelo-preto	DI18+	verde-preto		
16	S17+	amarelo-vermelho	DI17+	verde-vermelho		
17	S16+	amarelo-azul	DI16+	verde-azul		
18	S15+	amarelo-rosa	DI15+	rosa-verde		
19	S14+	amarelo-cinza	DI14+	cinza-verde		
20	S13+	marrom-preto	DI13+	branco-preto		
21	S12+	marrom-vermelho	DI12+	branco-vermelho		
22	S11+	marrom-azul	DI11+	branco-azul		
23	S10+	rosa-marrom	DI10+	branco-rosa		
24	S9+	cinza-marrom	DI9+	branco-cinza		
25	S8+	amarelo-marrom	DI8+	branco-amarelo		
26	S7+	marrom-verde	DI7+	branco-verde		
27	S6+	vermelho-azul	DI6+	cinza-rosa		
28	S5+	violeta	DI5+	preto		
29	S4+	vermelho	DI4+	azul		
30	S3+	rosa	DI3+	cinza		
31	S2+	amarelo	DI2+	verde		
32	S1+	marrom	DI1+	branco		
1) And	l cor de	larania adicional n	0 0350 0	de reneticão de co	res da ident	rificação de fios

Anel cor de laranja adicional no caso de repetição de cores da identificação de fios

Tabela 15: Pinagem dos conectores de cabo do cabo de sistema

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 25 de 56

3.6.7 Connector Board redundância via dois suportes básicos de sistema

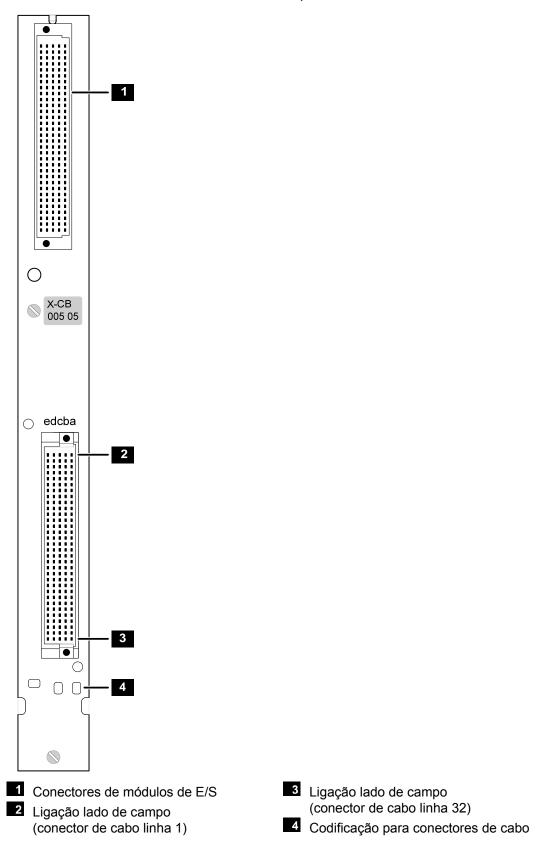


Figura 8: Connector Board com conector de cabo, variante X-CB 005 05

Página 26 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

3.6.8 Pinagem X-CB 005 05

Para esta Connector Board, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7. Os conectores de cabo e a Connector Board são codificados.

Pinagem de conectores!

A seguinte tabela descreve a pinagem dos conectores do cabo de sistema.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100.

Linha	е		d		С		b		а	
Linha	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
1	S32+	vermelho 2)	DI_R32+	rosa- marrom ¹⁾	DI32+	branco-rosa 1)			reserv.	amarelo- cinza ²⁾
2	S31+	azul ²⁾	DI_R31+	cinza- marrom ¹⁾	DI31+	branco- cinza 1)			reserv.	cinza- verde ²⁾
3	S30+	rosa ²⁾	DI_R30+	amarelo- marrom 1)	DI30+	branco- amarelo 1)			reserv.	marrom- preto ²⁾
4	S29+	cinza ²⁾	DI_R29+	marrom- verde ¹⁾	DI29+	branco- verde 1)			reserv.	branco- preto ²⁾
5	S28+	amarelo 2)	DI_R28+	vermelho- azul ¹⁾	DI28+	cinza-rosa 1)				
6	S27+	verde 2)	DI_R27+	violeta 1)	DI27+	preto 1)				
7	S26+	marrom 2)	DI_R26+	vermelho 1)	DI26+	azul 1)				
8	S25+	branco 2)	DI_R25+	rosa 1)	DI25+	cinza 1)				
9	S24+	vermelho- preto 1)	DI_R24+	amarelo 1)	DI24+	verde 1)				
10	S23+	azul-preto 1)	DI_R23+	marrom 1)	DI23+	branco 1)				
11	S22+	rosa-preto 1)	DI_R22+	vermelho- preto	DI22+	azul-preto				
12	S21+	cinza-preto 1)	DI_R21+	rosa-preto	DI21+	cinza-preto				
13	S20+	rosa- vermelho ¹⁾	DI_R20+	rosa- vermelho	DI20+	cinza- vermelho				
14	S19+	cinza- vermelho ¹⁾	DI_R19+	rosa-azul	DI19+	cinza-azul				
15	S18+	rosa-azul 1)	DI_R18+	amarelo- preto	DI18+	verde-preto				
16	S17+	cinza-azul ¹⁾	DI_R17+	amarelo- vermelho	DI17+	verde- vermelho				
17	S16+	amarelo- preto 1)	DI_R16+	amarelo- azul	DI16+	verde-azul	S-	marrom- vermelho ²⁾		
18	S15+	verde-preto 1)	DI_R15+	amarelo- rosa	DI15+	rosa-verde	S-	branco- vermelho ²⁾		
19	S14+	amarelo- vermelho ¹⁾	DI_R14+	amarelo- cinza	DI14+	cinza-verde	S-	marrom- azul ²⁾		
20	S13+	verde- vermelho ¹⁾	DI_R13+	marrom- preto	DI13+	branco-preto	S-	branco- azul ²⁾		
21	S12+	amarelo-azul 1)	DI_R12+	marrom- vermelho	DI12+	branco- vermelho	S-	rosa- marrom ²⁾		
22	S11+	verde-azul ¹⁾	DI_R11+	marrom-azul	DI11+	branco-azul	S-	branco- rosa ²⁾		
23	S10+	amarelo-rosa 1)	DI_R10+	rosa-marrom	DI10+	branco-rosa	S-	cinza- marrom ²⁾		
24	S9+	rosa-verde 1)	DI_R9+	cinza- marrom	DI9+	branco-cinza	S-	branco- cinza ²⁾		
25	S8+	amarelo- cinza ¹⁾	DI_R8+	amarelo- marrom	DI8+	branco- amarelo	DI-	amarelo- marrom ²⁾		
26	S7+	cinza-verde 1)	DI_R7+	marrom- verde	DI7+	branco-verde	DI-	branco- amarelo ²⁾		
27	S6+	marrom- preto ¹⁾	DI_R6+	vermelho- azul	DI6+	cinza-rosa	DI-	marrom- verde ²⁾		

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 27 de 56

Linha	е		d		С		b		а	
LIIIIIa	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
28	S5+	branco-preto 1)	DI_R5+	violeta	DI5+	preto		branco- verde ²⁾		
29		marrom- vermelho 1)	DI_R4+	vermelho	DI4+	azul		vermelho- azul ²⁾		
30		branco- vermelho 1)	DI_R3+	rosa	Di3+	cinza		cinza- rosa ²⁾		
31	S2+	marrom-azul 1)	DI_R2+	amarelo	DI2+	verde	DI-	violeta 2)		
32	S1+	branco-azul 1)	DI_R1+	marrom	DI1	branco	DI-	preto 2)		

¹⁾ Anel cor de laranja adicional na primeira repetição de cores da identificação de fios

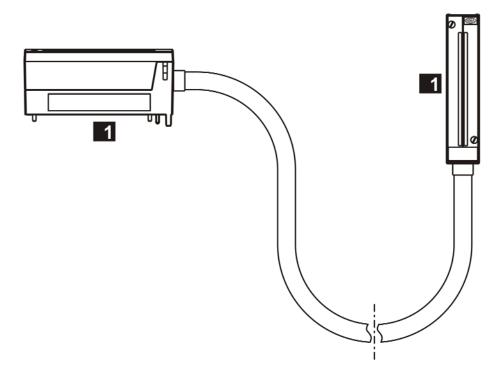
Tabela 16: Pinagem dos conectores de cabo do cabo de sistema

Página 28 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

²⁾ Anel cor violeta adicional na segunda repetição de cores da identificação de fios

3.7 Cabo de sistema

Dependendo do tipo da Connector Board, está disponível o cabo de sistema X-CA 002 ou X-CA 009.



1 Conectores de cabo idênticos

Figura 9: Cabo de sistema

3.7.1 Cabo de sistema X-CA 002

O cabo de sistema X-CA 002 conecta as Connector Boards X-CB 005 03/04/07 com os Field Termination Assemblies.

Informações gerais	
Cabo	LIYY-TP 34 x 2 x 0,25 mm ²
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 15,2 mm
Raio mínimo de dobradura	
instalação fixa	5 x d
móvel	10 x d
Comportamento de combustão	resistente a chamas e auto-extintor conf. IEC 60332-1-22-2
Comprimento	830 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 15.

Tabela 17: Dados de cabo X-CA 002

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 29 de 56

O cabo de sistema está disponível em quatro variantes, veja tabela:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 002 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 002 01 15		15 m
X-CA 002 01 30		30 m

Tabela 18: Cabos de sistema disponíveis X-CA 002

3.7.2 Cabo de sistema X-CA 009

O cabo de sistema X-CA 009 conecta a Connector Board X-CB 005 05 com o nível de campo via Field Termination Assembly.

Informações gerais	
Cabo	LIYCY-TP 58 x 2 x 0,14 mm ²
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 18,3 mm
Raio mínimo de dobradura	
instalação fixa	5 x d
móvel	10 x d
Comportamento de combustão	resistente a chamas e auto-extintor conf. IEC 60332-1-22-2
Comprimento	830 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 16.

Tabela 19: Dados de cabo X-CA 009

O cabo de sistema está disponível em três variantes, veja tabela:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 009 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 009 01 15		15 m
X-CA 009 01 30		30 m

Tabela 20: Cabos de sistema disponíveis X-CA 009

3.7.3 Codificação do conector de cabo

Os conectores de cabo são equipados com três pinos de codificação. Desta forma, os conectores de cabos apenas podem ser inseridos em Connector Boards e FTAs com os respectivos recessos, veja Figura 7.

Página 30 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

4 Colocação em funcionamento

Este capítulo descreve a instalação e configuração do módulo, bem como as suas variantes de ligação. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

A aplicação direcionada à segurança (SIL 3 conf. IEC 61508) das entradas deve corresponder aos requisitos de segurança inclusive os sensores conectados. Informações mais detalhadas no Manual de segurança HIMax.

4.1 Montagem

É necessário observar os seguintes pontos durante a montagem:

- Somente operar com os componentes de ventilação correspondentes, veja Manual de sistema HI 801 242 P.
- Somente operar com a Connector Board correspondente, veja Capítulo 3.6.
- O módulo inclusive suas peças de conexão deve ser configurado para alcançar no mínimo o grau de proteção IP 20 conf. EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



Danos por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos. Os seguintes pontos devem ser observados.

- Conectores e bornes do lado de campo
 - Na ligação dos conectores e bornes ao lado de campo, observar medidas adequadas de aterramento.
 - Utilizar um cabo blindado com pares de fios trançados (twisted pair).
 - Utilizar para cada entrada de medição um par de fio trançado.
 - Colocar a blindagem do lado do módulo no trilho de blindagem de cabos (usar borne de conexão de blindagem SK 20 ou equivalente).
 - No caso de condutores multifilares, a HIMA recomenda colocar terminais tubulares nas extremidades dos condutores. Os bornes de ligação devem ser adequados para a conexão das bitolas dos condutores utilizados.
- Em caso de utilização de alimentação de iniciador, utilizar a respectiva alimentação de iniciador atribuída à entrada. (p. ex. S1+ com DI1+).
- A HIMA recomenda utilizar a alimentação do iniciador do módulo.
 Falhas de função de uma unidade de alimentação ou medição podem causar a sobrecarga e danos da respectiva entrada de medição do módulo.
 No caso de alimentação externa, verificar após sobrecarga não-transiente o valor zero e o valor final!
- Uma ligação redundante das entradas deve ser realizada mediante as respectivas Connector Boards, veja Capítulo 3.6.

4.1.1 Ligação de entradas não utilizadas

Entradas não utilizadas podem permanecer abertas e não precisam ser terminadas. Para evitar curtos-circuitos no campo, não é permitido conectar condutores com pontas abertas do lado de campo às Connector Boards.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 31 de 56

4.2 Instalação e desinstalação do módulo

Este capítulo descreve a substituição de um módulo existente ou a inserção de um módulo novo.

Ao desmontar um módulo, a Connector Board permanece no suporte básico HIMax. Isso evita fiação dispendiosa adicional nos bornes de ligação, pois todas as ligações de campo são ligadas através da Connector Board do módulo.

4.2.1 Montagem de uma Connector Board

Ferramentas e meios auxiliares

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Connector Board compatível

Montar a Connector Board:

- 1. Inserir a Connector Board com a ranhura para cima no trilho guia (veja a este respeito o desenho na continuação). Engatar a ranhura no pino do trilho guia.
- 2. Apoiar a Connector Board sobre o trilho de blindagem de cabo.
- 3. Aparafusar ao suporte básico mediante os dois parafusos a prova de perda. Primeiramente inserir o parafuso inferior, depois o superior.

Desmontar a Connector Board:

- 1. Desparafusar do suporte básico os dois parafusos a prova de perda.
- 2. Levantar a Connector Board do trilho de blindagem de cabo na parte inferior.
- 3. Puxar a Connector Board para fora do trilho guia.

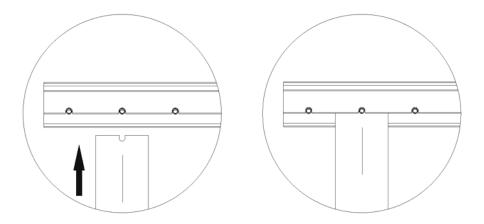


Figura 10: Inserir a Connector Board

Página 32 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

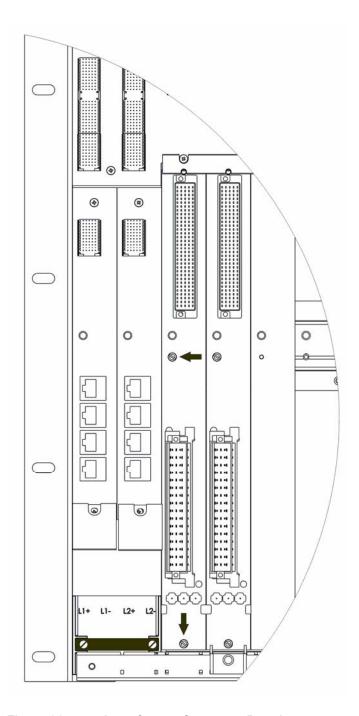


Figura 11: Aparafusar a Connector Board

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 33 de 56

4.2.2 Instalação e desinstalação de um módulo

Este capítulo descreve a instalação e desinstalação de um módulo HIMax. Um módulo pode ser instalado e desinstalado enquanto o sistema HIMax está em operação.

NOTA



Danos nos conectores de encaixe por emperramento! Não-observância pode resultar em danos no sistema de comando. Sempre inserir o módulo no suporte básico de forma cautelosa.

Ferramentas

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Chave de fenda, fenda 1,2 x 8,0 mm

Instalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas para a posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Inserir o módulo na parte superior no perfil de encaixe, veja 1.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para dentro do suporte básico e engatar com leve pressão, veja 2.
- 4. Aparafusar o módulo, veja 3.
- 5. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 6. Travar a chapa de cobertura.

Desinstalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas na posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Soltar o parafuso, veja 3.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para fora do suporte básico e empurrar com leve pressão para cima, veja 2 e 1.
- 4. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 5. Travar a chapa de cobertura.

Página 34 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

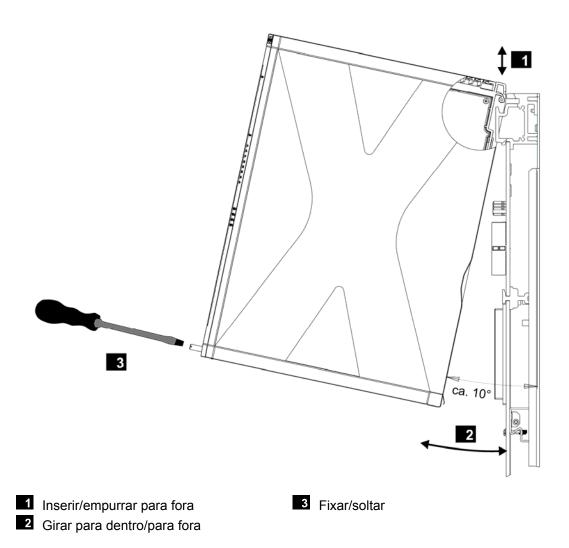


Figura 12: Instalar e desinstalar módulo

Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador apenas brevemente durante a operação do sistema HIMax (< 10 min), pois isso prejudica a convecção forçada de ar.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 35 de 56

4.3 Configuração do módulo no SILworX

O módulo é configurado no Hardware Editor da ferramenta de programação SILworX.

Observar os seguintes pontos durante a configuração:

- Para o diagnóstico do módulo e dos canais, é possível avaliar adicionalmente ao valor de medição todos os parâmetros de sistema no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre os parâmetros de sistema podem ser encontradas nas tabelas a partir do Capítulo 4.3.1.
- Dois limiares para o diagnóstico do condutor são registrados relacionada à segurança com o módulo. Os limiares de comutação podem ser parametrizados através da configuração do módulo no SILworX.
- Na utilização da alimentação do iniciador do módulo, ativar o parâmetro Supply X On. Para o diagnóstico da alimentação usada, pode ser avaliado o status Supply X OK no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre o status Supply X OK podem ser encontradas na Tabela 22.
- No caso de módulos com ligação redundante, os grupos de alimentação de iniciadores devem ser ativados pelo parâmetro Supply X On.
 Para o diagnóstico das alimentações de iniciador redundante, os status Supply X OK das duas alimentações de iniciador usadas devem ser avaliados mediante um bloco OU.
 - Na saída do bloco OU deve ser usado um retardo de desligamento (p. ex., bloco funcional TOF) com a duração de no mínimo um ciclo de módulo processador. Isso impede a falha temporária da supervisão de diagnóstico (p. ex., ao substituir um módulo com ligação redundante). Neste caso deve ser observado que com esta medida, a avaliação para este status é retardada de forma proporcional.
- Se um grupo de redundância for criado, a configuração do grupo de redundância ocorre nos seus registros. Os registros do grupo de redundância divergem dos registros dos módulos individuais, veja as seguintes tabelas.

Para a avaliação dos parâmetros de sistema no programa de aplicação, devem ser atribuídas variáveis globais aos parâmetros de sistema. Executar este passo no Hardware Editor, na visualização de detalhe do módulo.

As seguintes tabelas contêm os parâmetros de sistema do módulo na mesma ordem como no Hardware Editor.

DICA

Para a conversão dos valores hexadecimais em sequências de Bits é útil, p. ex., a calculadora do Windows[®], na visão **científico**.

Página 36 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

4.3.1 Registro Module

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema do módulo.

Nome		R/W	Descrição	
Estes status e parâr	netros são ir	ntroduzio	los diretamente no Hardware Editor.	
Name		W	Nome do módulo	
Spare Module		W	Ativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico não é avaliado como erro. Desativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico é avaliado como erro. Ajuste padrão: Desativado Apenas é exibido no registro do grupo de redundância!	
Noise Blanking		W	Permitir supressão de avarias pelo módulo processador	
C			(Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Ativado O módulo processador retarda a reação de erro após uma avaria transiente até o tempo de segurança. O último valor de processo válido permanece para o programa de aplicação.	
Nome	Tipo	R/W	Descrição	
	de dados			
Os seguintes status de aplicação.	e parametro	s poden	n ser atribuídos a variáveis globais e usados no programa	
Module OK	BOOL	R	TRUE: Operação Mono: sem erros de módulo Operação de redundância: no mínimo um dos módulos redundantes não está com erro de módulo (lógica OU) FALSE: Erro de módulo Erro de canal de um canal (sem erros externos). Módulo não está colocado.	
Module Status		D	Observar o parâmetro <i>Module Status</i> ! Status do módulo	
ivioquie Status	DWORD	R	Codificação Descrição 0x00000001 Erro do módulo 1) 0x00000002 Limiar de temperatura 1 ultrapassado 0x00000004 Limiar de temperatura 2 ultrapassado 0x00000008 Valor de temperatura com erro 0x00000010 Tensão L1+ com erro 0x00000020 Tensão L2+ com erro 0x00000040 Tensões internas com erro 0x80000000 Sem conexão ao módulo 1) 1) Estes erros possuem efeito sobre o status Module OK e não precisam ser avaliados especificamente no programa de aplicação.	
Timestamp [μs]	DWORD	R	Fração de microssegundos do carimbo de tempo. Momento da medição das entradas digitais.	
Timestamp [s]	DWORD	R	Fração de segundos do carimbo de tempo. Momento da medição das saídas digitais.	

Tabela 21: Registro Module no Hardware Editor

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 37 de 56

4.3.2 Registro I/O Submodule DI32_02

O registro **I/O Submodule DI32_02** contém os seguintes parâmetros de sistema.

Nome		R/W	Descrição	
Estes status e parâmetro	os são introd	duzidos (diretamente no Hardware Editor.	
Name		R	Nome do módulo	
Show Signal Overflow		W	Indicar transbordamento do sinal de medição com o LED <i>Field</i> (ativado/desativado) Ajuste padrão: Ativado	
Show Supply Overcurren	nt	W	Indicar sobrecorrente da alimentação com o LED <i>Field</i> (ativado/desativado) Ajuste padrão: Ativado	
Supply 1 on	Supply 1 on		Utilizar alimentações de iniciador do módulo canal 1 a 8 (ativado/desativado) Ajuste padrão: Ativado	
Supply 2 on		W	Utilizar alimentações de iniciador do módulo canal 9 a 16 (ativado/desativado) Ajuste padrão: Ativado	
Supply 3 on		W	Utilizar alimentações de iniciador do módulo canal 17 a 24 (ativado/desativado) Ajuste padrão: Ativado	
Supply 4 on		W	Utilizar alimentações de iniciador do módulo canal 25 a 32 (ativado/desativado) Ajuste padrão: Ativado	
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição	
Os seguintes status e pa de aplicação.	arâmetros po	odem se	r atribuídos a variáveis globais e usados no programa	
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar um valor diagnóstico, deve ser transmitida ao módulo a respectiva ID (codificação veja Capítulo 4.3.5) pelo parâmetro <i>Diagnostic Request</i> .	
Diagnostic Response	DINT	R	Logo que a <i>Diagnostic Response</i> retornar a ID da <i>Diagnostic Request</i> (codificação veja Capítulo 4.3.5), o <i>Diagnostic Status</i> exibirá o valor de diagnóstico solicitado.	
Diagnostic Status	DWORD	R	O valor de diagnóstico solicitado conforme <i>Diagnostic Response</i> . No programa de aplicação é possível avaliar as IDs da <i>Diagnostic Request</i> e da <i>Diagnostic Response</i> . Só quando ambas tiverem a mesma ID, o <i>Diagnostic Status</i> irá conter o valor de diagnóstico solicitado.	
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Teste de fundo com erro FALSE: Teste de fundo sem erro	
Restart on Error	BOOL	W	Cada módulo de E/S que estiver permanentemente desligado devido a erros, pode ser reconduzido ao estado RUN com ajuda do parâmetro <i>Restart on Error</i> . Para este fim, colocar o parâmetro <i>Restart on Error</i> de FALSE para TRUE. O módulo de E/S executa um autoteste completo e apenas assume o status RUN se nenhum erro foi detectado. Ajuste padrão: FALSE	

Página 38 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

Nome	Data Type	R/W	Descrição
Supply 1 OK	BOOL	R	As alimentações de iniciadores são monitoradas para detectar sobretensão, subtensão e sobrecorrente. TRUE: Alimentação de iniciador sem erro. FALSE: Tensão do iniciador com erro.
Supply 2 OK	BOOL	R	Como Supply 1 OK
Supply 3 OK	BOOL	R	Como Supply 1 OK
Supply 4 OK	BOOL	R	Como Supply 1 OK
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: sem erros de submódulo Sem erros de canal FALSE: erros de submódulo erros de canal de um canal (também erros externos)
Submodule Status	DWORD	R	Status do submódulo codificado por Bits (codificação, veja Capítulo 4.3.4)

Tabela 22: Registro I/O Submodule DI32_02 no Hardware Editor

As alimentações de iniciadores dos módulos são à prova de curto circuito. Ao ultrapassar a corrente total (> 200 mA) o módulo desliga a alimentação de iniciador correspondente. Se a sobrecarga for retirada dentro de 30 segundos, a alimentação de iniciador automaticamente liga de novo. Se a sobrecarga estiver incidindo por mais de 30 segundos, o módulo tenta a cada 60 segundos ligar a alimentação do iniciador novamente.

Avarias transientes breves (< 5 ms) não levam ao desligamento da alimentação do iniciador.

O desligamento de uma alimentação de iniciador afeta todas as entradas deste grupo (Tabela 10), ou seja, os valores digitais destas entradas assumem o valor inicial. Além disso, o módulo para estas 8 entradas indica uma quebra de fio se isso foi parametrizado.

No estado STOP VALID do sistema de comando HIMax, as alimentações parametrizadas de iniciadores do módulo estão ligados.

As saídas de alimentação de iniciador do módulo não podem ser forçadas e apenas podem ser ajustadas pelos parâmetros no Hardware Editor.

Os limites de tensão das saídas de alimentação de iniciadores são supervisionados pelo módulo de forma relacionada à segurança. No caso de sobretensão, subtensão ou sobrecorrente, o status correspondente *Supply X OK* pe colocado em FALSE.

Para a alimentação de um canal sempre deve ser usada a saída de tensão atribuída à respectiva entrada (p. ex., S1+ com DI1+).

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 39 de 56

Registro I/O Submodule DI32_02: Channels 4.3.3

O registro I/O Submodule DI32_02:Channels contém os seguintes parâmetros de sistema

para cada entrada digital.

É possível atribuir variáveis globais aos parâmetros de sistema com -> e usar as mesmas no programa de aplicação. Os valores sem -> devem ser introduzidos diretamente.

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Channel no.		R	Número de canal, definição fixa
SP LOW	DINT	W	Limite superior do nível Low O <i>SP LOW</i> (valor de comutação LOW) define o limite a partir do qual o módulo detecta LOW e desliga o LED <i>Channel</i> . Restrição <i>SP LOW</i> ≤ <i>SP HIGH</i> Ajuste padrão: 14 000 (1,4 mA)
SP HIGH	DINT	W	Limite inferior do nível High O <i>SP HIGH</i> (valor de comutação HIGH) define o limite a partir do qual o módulo detecta HIGH e liga o LED <i>Channel</i> . Restrição: <i>SP LOW</i> ≤ <i>SP HIGH</i> Ajuste padrão: 18 000 (1,8 mA)
-> Ch. value [BOOL]	BOOL	R	Valor de processo Booleano do canal de acordo com os limites SP LOW e SP HIGH
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: canal sem erros. O valor de entrada é válido. FALSE: canal com erros. O valor de entrada é colocado em 0.
OC limit	DINT	W	Valor limite em mA para a detecção de quebra de fio. Se o valor de medição analógico cair abaixo de <i>OC Limit</i> , o módulo detecta uma quebra de fio e desliga o LED <i>Channel</i> para este canal. Ajuste padrão: 2 000 (0,2 mA)
-> OC	BOOL	R	TRUE: Há uma quebra de fio. FALSE: Não há quebra de fio. Definido através de <i>OC Limit</i> .
SC Limit	UDINT	W	Valor de limiar em mA para a detecção de uma curto de linha. Se o valor de medição analógico <i>SC-Limit</i> não for atingido, o módulo detecta um curto de linha e ajusta o LED <i>Channel</i> para este canal em Piscar2. Ajuste padrão: 65 500 (6,55 mA)
-> SC	BOOL	R	TRUE: Há um curto de linha. FALSE: Não há curto de linha. Definido através de <i>SC Limit</i> .
Ton [µs]	UDINT	W	Retardo de ligação O módulo indica a mudança de nível de LOW para HIGH somente depois que o nível High estiver ativo mais tempo do que o tempo parametrizado t _{on} . Atenção: O tempo máximo de reação T _R (worst case) aumenta para este canal pelo retardo ajustado, pois uma mudança de nível somente é detectada como tal depois de esgotar o tempo de retardo. Faixa de valores: 0(2 ³² - 1) Ajuste padrão: 0

Página 40 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Toff [µs]	UDINT	R	Retardo de desligamento O módulo indica a mudança de nível de HIGH para LOW somente depois que o nível Low estiver ativo mais tempo do que o tempo parametrizado t _{off} . Atenção: O tempo máximo de reação T _R (worst case) aumenta para este canal pelo retardo ajustado, pois uma mudança de nível somente é detectada como tal depois de esgotar o tempo de retardo. Faixa de valores: 0(2 ³² - 1) Ajuste padrão: 0
-> Raw Value [DINT]	DINT	R	Valor de medição analógico não processado do canal Faixa de valores: 093 000 (09,3 mA)
Redund.	BOOL	R	Requisito: Um módulo redundante deve ter sido criado. Ativado: Ativar a redundância de canal para este canal. Desativado: Desativar a redundância de canal para este canal. Ajuste padrão: Desativado.
Redundancy value	BYTE	W	Ajuste como o valor de redundância é formado. Min Max Average (Média) Ajuste padrão: Max Apenas é exibido no registro do grupo de redundância!

Tabela 23: Registro I/O Submodule D32_02: Channels no Hardware Editor

4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificação do Submodule Status.

Codificação	Descrição
0x0000001	Erros da unidade de hardware (submódulo)
0x00000002	Reset de um barramento de E/S
0x0000004	Erro ao inicializar a unidade de hardware
0x00000008	Erro durante a verificação dos coeficientes
0x00000080	Reset da supervisão chip select
0x20000000	Tensões de operação com erro
0x40000000	Erro durante a conversão AD (início da conversão)
0x10000000	Erro durante a conversão AD (final da conversão)

Tabela 24: Submodule Status [DWORD]

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 41 de 56

4.3.5 Diagnostic Status [DWORD] Codificação do **Diagnostic Status**.

ID	Descrição			
0	Valores de diagnóstico (1002032) são exibidos sequencialmente.			
100	Estado de temperatura codificado por Bit 0 = normal Bit0 = 1 : Limiar de temperatura 1 ultrapassado			
		ar de temperatura 1 ultrapassado ar de temperatura 2 ultrapassado		
		ição de temperatura com erro		
101		medida (10 000 Digit/°C)		
200	•	são codificado por Bit		
	0 = normal			
	Bit0 = 1 : L1+	(24 V) com erro		
	Bit1 = 1 : L2+	(24 V) com erro		
201	Não usado!			
202				
203				
300		m 24 V (BOOL)		
10011032	Status de canal dos canais 132			
	Codificação	Descrição		
	0x0001	Erros da unidade de hardware (submódulo)		
	0x0002	Erro de canal devido a erro interno		
	0x8000	Medição independente dos dois sistemas de medição com avaria		
	0x4000	Canal não está parametrizado		
	0x2000	Valor de medição com transbordo negativo/transbordo		
	0x1000	Valores de medição não dentro da precisão relacionada à segurança		
	0x0800	Valores de medição não são válidos (talvez defeito no sistema de medição)		
	0x0400	Valores limite LS-/LB ultrapassados/não alcançados ou erro de módulo de canal		
20012004		das fontes de alimentação 14 tações de iniciador)		
	Codificação	Descrição		
	0x2000	Sobrecarga da alimentação de iniciador		
	0x4000	Subtensão da alimentação de iniciador		
	0x8000	Sobretensão da alimentação de iniciador		

Tabela 25: Diagnostic Information [DWORD]

Página 42 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

4.4 Variantes de ligação

Este capítulo descreve a ligação correta do módulo relacionada à segurança. As seguintes variantes de ligação são permitidas.

Os contatores devem ser ligados com uma combinação de resistência para detecção da quebra de fio e curto de linha, p. ex., 1 k Ω e 10 k Ω , veja também Capítulo 3.4.1 e Capítulo 3.5.

4.4.1 Ligação com iniciador ou contator ligado

A ligação das entradas ocorre via Connector Boards. Para a ligação redundante, há Connector Boards especiais à disposição.

As alimentações de iniciador são desacopladas por diodos, assim, no caso de redundância de módulos, é possível que as alimentações de iniciador de dois módulos possam alimentar um iniciador.

Na ligação conforme Figura 13, é possível utilizar as Connector Boards X-CB 005 01 (com bornes aparafusados) ou X-CB 005 03 (com conector de cabo).

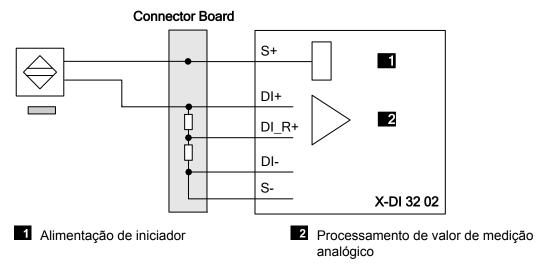


Figura 13: Iniciador de um mono-canal ou contator ligado

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 43 de 56

No caso da ligação redundante conf. Figura 14, os módulos são colocados de forma adjacente no suporte básico numa Connector Board conjunta. É possível utilizar as Connector Boards X-CB 005 02 (com bornes aparafusados) ou X-CB 005 04 (com conector de cabo).

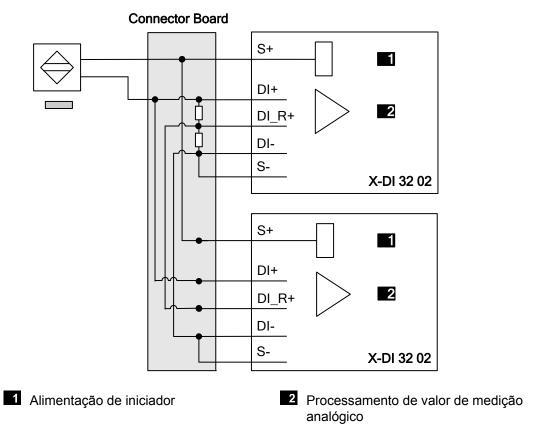
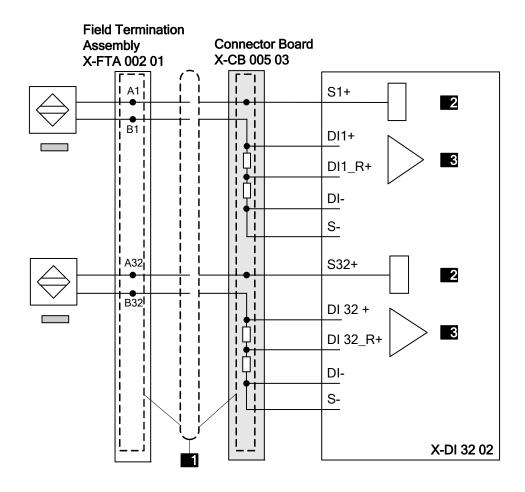


Figura 14: Iniciador redundante ou contator ligado

Página 44 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

4.4.2 Ligação de transmitter via Field Termination Assembly

A ligação de iniciadores via Field Termination Assembly X-FTA 002 01 ocorre como representado na Figura 15. Para informações mais detalhadas, veja o Manual HI 801 275 P do X-FTA 002 01.



- Cabo de sistema X-CA 002-01-n
- 2 Alimentação de iniciador
- Processamento de valor de medição analógico

Figura 15: Ligação via Field Termination Assembly

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 45 de 56

4.4.3 Ligação redundante mediante dois suportes básicos

A figura mostra a ligação de um iniciador ou contato ligado quando os módulos redundantes estão em suportes básicos diferentes ou não estão adjacentes no Rack. Os shunts de medição são posicionados no Field Termination Assembly.

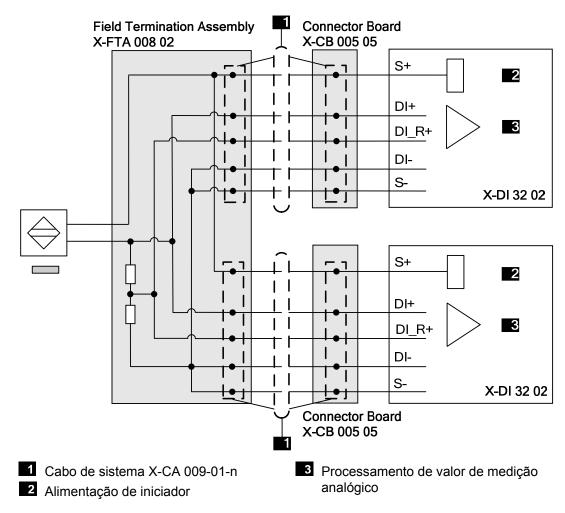


Figura 16: Ligação redundante mediante dois suportes básicos

Página 46 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

X-DI 32 02 5 Operação

5 Operação

O módulo é operado num suporte básico HIMax e dispensa supervisão especial.

5.1 Operação

A operação no módulo em si não está prevista.

Qualquer operação, p. ex. Forcing das entradas digitais, ocorre pelo PADT. Detalhes sobre isso encontram-se na documentação do SILworX.

5.2 Diagnóstico

O estado do módulo é indicado pelos LEDs do lado frontal do módulo, veja Capítulo 3.4.2.

O histórico de diagnóstico do módulo pode ser lido adicionalmente com a ferramenta de programação SILworX. Nos Capítulos 4.3.4 e 4.3.5 são descritos os status de diagnóstico mais importantes.

Se um módulo é colocado em um suporte básico, o mesmo gera durante a inicialização mensagens diagnósticas que indicam disfunções ou valores de tensão incorretos. Estas mensagens apenas indicam uma falha do módulo se ocorrerem após a transição para a operação de sistema.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 47 de 56

6 Manutenção preventiva

Módulos defeituosos devem ser substituídos por módulos intactos do mesmo tipo ou de um tipo de substituição autorizado.

A reparação do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

Para substituir módulos devem ser observados os requisitos do Manual do sistema HI 801 242 P e do Manual de segurança HI 801 241 P.

6.1 Medidas de manutenção preventiva

6.1.1 Carregar o sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional do módulo. A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os módulos.

O carregamento do sistema operacional é descrito no Manual de sistema ou na ajuda Online. Para carregar o sistema operacional, o módulo precisa estar no estado parado STOP.

A versão atual do do módulo encontra-se no Control Panel do SILworX. A placa de identificação mostra a versão no momento do fornecimento, veja Capítulo 3.3.

6.1.2 Repetição da verificação

Módulos HIMax devem ser submetidos a uma repetição da verificação em intervalos de 10 anos. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HI 801 241 P.

Página 48 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

7 Colocação fora de serviço

Puxar o módulo para fora do suporte básico para colocar fora de serviço. Detalhes sobre isso no Capítulo *Instalação e desinstalação do módulo*.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 49 de 56

8 Transporte X-DI 32 02

8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMax devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMax nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

Página 50 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

X-DI 32 02 9 Eliminação

9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMax colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 51 de 56

9 Eliminação X-DI 32 02

Anexo

Glossário

Conceito	Descrição
ARP	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços
	de rede a endereços de hardware
Al	Analog Input: Entrada analógica
Connector Board	Placa de conexão para o módulo HIMax
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check: Soma de verificação
DI	Digital Input: Entrada digital
DO	Digital Output: Saída digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga eletrostática
FB	Fieldbus: barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache: linguagem de bloco funcional
FTT	Fault tolerance time: tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens de status e de falhas
IEC	Normas internacionais para eletrotécnica
Endereço MAC	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3), PC com SILworX
PE	Terra de proteção
PELV	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System: Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Ler
Rack-ID	Identificação de um suporte básico (número)
Livre de efeitos de retro-	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor). Uma ligação de entrada é chamada de "livre de efeitos de retroalimentação"
alimentação R/W	se ela não interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada. Read/Write: Ler/Escrever
SB	
SELV	Systembus: (módulo do) barramento de sistema
SFF	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção Safe Failure Fraction: Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	, , ,
	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
TMR	Triple Module Redundancy: módulos com tríplice redundância
W	Write
W _S	Valor limite do componente total de corrente alternada
Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo do Watchdog, o módulo ou programa entre em parada por erro.
WDZ	Tempo de Watchdog

Página 52 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

X-DI 32 02 Anexo

ntificação, como exemplo	
ntificação, como exemplo	
inincação, como exemplo	11
e blocos	12
	13
	16
uma codificação	20
Boards com bornes aparafusados	21
Boards com conector de cabo	24
Board com conector de cabo, variante X-CB 005 05	26
tema	29
nnector Board	32
a Connector Board	33
sinstalar módulo	35
um mono-canal ou contator ligado	43
lundante ou contator ligado	44
Field Termination Assembly	45
undante mediante dois suportes básicos	46
	uma codificação Boards com bornes aparafusados Boards com conector de cabo Board com conector de cabo, variante X-CB 005 05 Itema Innector Board Board Connector Board Board Sinstalar módulo Board um mono-canal ou contator ligado Idundante ou contator ligado Field Termination Assembly

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 53 de 56

Anexo X-DI 32 02

Lista de t	tabelas	
Tabela 1:	Manuais adicionalmente em vigor	5
Tabela 2:	Requisitos de ambiente	8
Tabela 3:	Frequências de piscar dos diodos luminosos	14
Tabela 4:	Indicador de status do módulo	14
Tabela 5:	Indicador de barramento de sistema	15
Tabela 6:	Diodos luminosos do indicador de E/S	15
Tabela 7:	Dados do produto	16
Tabela 8:	Dados técnicos das entradas digitais	17
Tabela 9:	Valores padrão das entradas digitais	17
Tabela 10:	Dados técnicos da alimentação de iniciador	18
Tabela 11:	Connector Boards disponíveis	19
Tabela 12:	Posição das cunhas de codificação	20
Tabela 13:	Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados	22
Tabela 14:	Características dos conectores de bornes	23
Tabela 15:	Pinagem dos conectores de cabo do cabo de sistema	25
Tabela 16:	Pinagem dos conectores de cabo do cabo de sistema	28
Tabela 17:	Dados de cabo X-CA 002	29
Tabela 18:	Cabos de sistema disponíveis X-CA 002	30
Tabela 19:	Dados de cabo X-CA 009	30
Tabela 20:	Cabos de sistema disponíveis X-CA 009	30
Tabela 21:	Registro Module no Hardware Editor	37
Tabela 22:	Registro I/O Submodule DI32_02 no Hardware Editor	39
Tabela 23:	Registro I/O Submodule D32_02: Channels no Hardware Editor	· 41
Tabela 24:	Submodule Status [DWORD]	41
Tabela 25:	Diagnostic Information [DWORD]	42

Página 54 de 56 HI 801 257 P Rev. 4.00

X-DI 32 02 Anexo

Índice remissivo

Connector Board	19	Diagnóstico	
Com bornes aparafusados	21	Indicador de barramento de sistema	. 15
Com conector de cabo	24	Indicador de E/S	. 15
Dados técnicos		Diagrama de blocos	. 12
Entradas	17	Função de segurança	. 10
Iniciadores	18	Indicador de status do módulo	
Módulo	16		

HI 801 257 P Rev. 4.00 Página 55 de 56



HI 801 257 P © 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax e SILworX são marcas registradas da: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemanha Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



